

SPECIFICATIONS

PXI-5153

500 MHz Bandwidth, 2 GS/s, 8-Bit PXI Oscilloscope

Contents

Definitions.....	2
Conditions.....	2
Vertical.....	3
Analog Input (Channel 0 and Channel 1).....	3
Impedance and Coupling.....	3
Voltage Levels.....	3
Accuracy.....	3
Bandwidth and Transient Response.....	4
Spectral Characteristics.....	6
Noise.....	7
Horizontal.....	7
Sample Clock.....	7
Onboard Clock (Internal VCISO).....	8
External Sample Clock.....	8
Phase-Locked Loop (PLL) Reference Clock.....	8
Sample Clock and Reference Clock Input (PFI 0, Front Panel Connector).....	9
Reference Clock Output (PFI 1, Front Panel Connector).....	9
Trigger.....	9
Analog Trigger.....	10
Digital Trigger.....	11
External Trigger Input (Front Panel Connector).....	11
PFI 0 and PFI 1 (Programmable Function Interface, Front Panel Connectors).....	11
As an Input (Trigger).....	11
As an Output (Event).....	12
Waveform Specifications.....	12
Calibration.....	13
External Calibration.....	13
Self-Calibration.....	13
Calibration Specifications.....	13
Software.....	13
Driver Software.....	13
Application Software.....	13
Interactive Soft Front Panel and Configuration.....	14
TClk Specifications.....	14
Power.....	14

Physical.....	15
Environment.....	15
Environment.....	15
Shock and Vibration.....	16
Compliance and Certifications.....	16
Safety.....	16
Electromagnetic Compatibility.....	16
CE Compliance	17
Online Product Certification.....	17
Environmental Management.....	17

Definitions



Caution If the module has been in use, it may exceed safe handling temperatures and cause burns. Allow the module to cool before removing it from the chassis.

Warranted specifications describe the performance of a model under stated operating conditions and are covered by the model warranty.

The following characteristic specifications describe values that are relevant to the use of the model under stated operating conditions but are not covered by the model warranty.

- *Typical* specifications describe the performance met by a majority of models.
- *Nominal* specifications describe an attribute that is based on design, conformance testing, or supplemental testing.

Specifications in this document are Warranted unless otherwise noted.

Conditions

Specifications are valid under the following conditions unless otherwise noted.

- All filter settings
- All impedance selections
- Sample clock set to 1 GS/s
- Real-Time Interleaved Sampling (TIS) mode provides a 2 GS/s real-time sample rate for a single channel
- The module is warmed up for 15 minutes at ambient temperature
- Calibration cycle is maintained
- The PXI/PCI chassis fan speed is set to HIGH, the foam fan filters are removed if present, and the empty slots contain slot blockers and filler panels. For more information about cooling, refer to the *Maintain Forced-Air Cooling Note to Users*.

Vertical

Analog Input (Channel 0 and Channel 1)

Number of channels	Two (simultaneously sampled)
Connectors	BNC

Impedance and Coupling

Input impedance	50 $\Omega \pm 2 \Omega$, typical
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)	1.2, typical DC to 500 MHz, typical
Input coupling	AC, DC, GND

Voltage Levels

Full scale (FS) input ranges (V_{pk-pk})	0.1 V
	0.2 V
	0.5 V
	1 V
	2 V
	5 V
Maximum input overload	7 V_{rms} with $ Peaks \leq 10 V$

Accuracy

Resolution	8 bits
DC accuracy ¹	
0.1 V to 1 V input range	$\pm(1.0\% \text{ of input} + 1.3\% \text{ of FS})$, typical $\pm(2.2\% \text{ of input} + 1.8\% \text{ of FS})$, maximum
2 V to 5 V input range	$\pm(1.4\% \text{ of input} + 1.3\% \text{ of FS})$, typical $\pm(2.9\% \text{ of input} + 1.8\% \text{ of FS})$, maximum
DC drift ²	$\pm(0.14\% \text{ of input} + 0.05\% \text{ of FS})$ per $^{\circ}C$

¹ For typical values: at 23 $^{\circ}C$. 23 $^{\circ}C$ assumed to be room temperature and ambient temperature during external calibration. For maximum values: within $\pm 3 \text{ }^{\circ}C$ of self-calibration temperature.

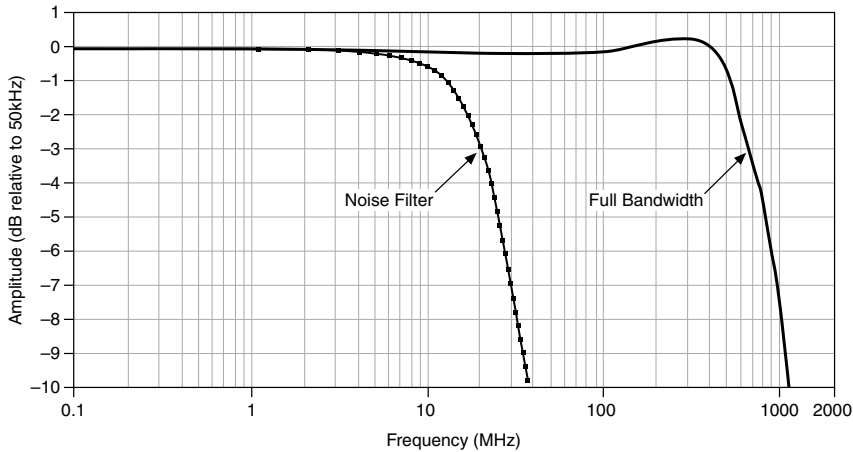
² At 23 $^{\circ}C$. 23 $^{\circ}C$ assumed to be room temperature and ambient temperature during external calibration.

CH 0 to/from CH 1 ³	<-80 dB at 10 MHz, typical <-60 dB at 100 MHz, typical
External trigger to CH 0 or CH 1 ⁴	<-80 dB at 10 MHz, typical <-70 dB at 100 MHz, typical

Bandwidth and Transient Response

Bandwidth (-3 dB) ⁵	500 MHz minimum
Rise/fall time ⁵	600 ps, typical
Bandwidth limit filter	20 MHz noise filter
AC coupling cutoff (-3 dB) ⁶	114 kHz, typical

Figure 1. PXI-5153 Frequency Response, 5 V_{pk-pk} through 0.1 V_{pk-pk} Input Ranges (Typical)



³ Measured on one channel with test signal applied to another channel, with same range setting on both channels.

⁴ 10 V signal applied to external trigger channel. Applies to all ranges on CH 0 and CH 1.

⁵ Filter off.

⁶ 50 Ω source assumed.

Figure 2. PXI-5153 Frequency Response, 5 V_{pk-pk} through 0.1 V_{pk-pk} Input Ranges (Typical)

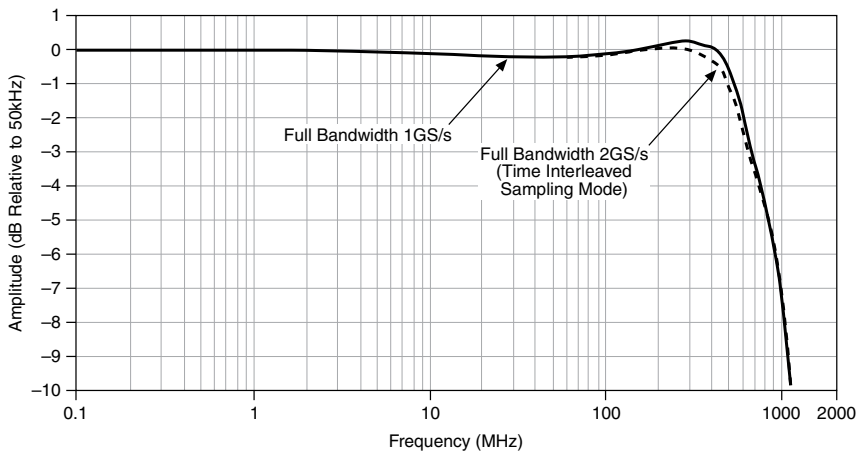
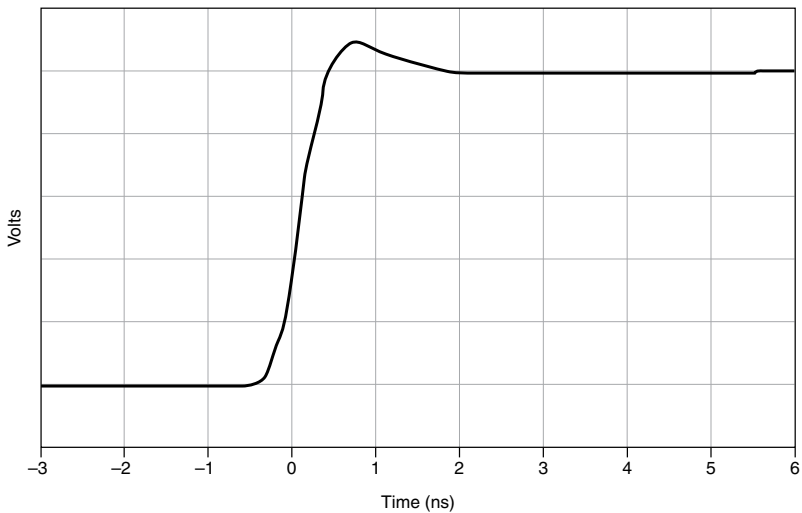


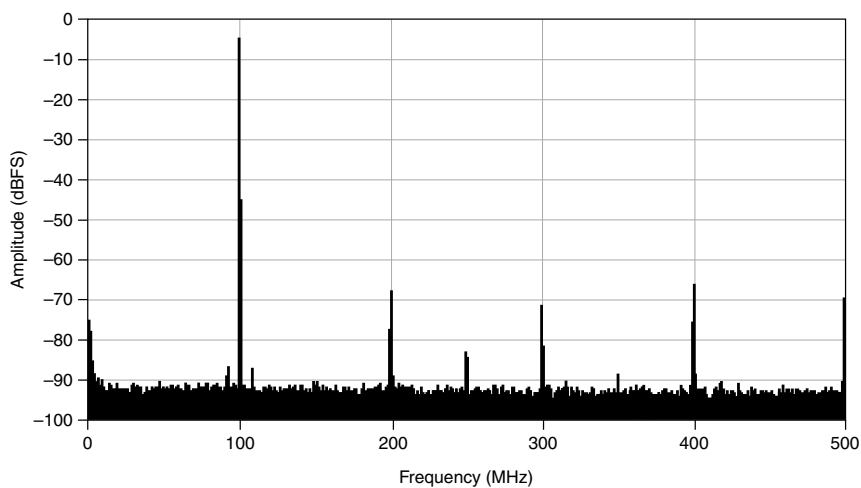
Figure 3. PXI-5153 Step Response, 5 V_{pk-pk} through 0.1 V_{pk-pk} Input Ranges (Typical)



Spectral Characteristics

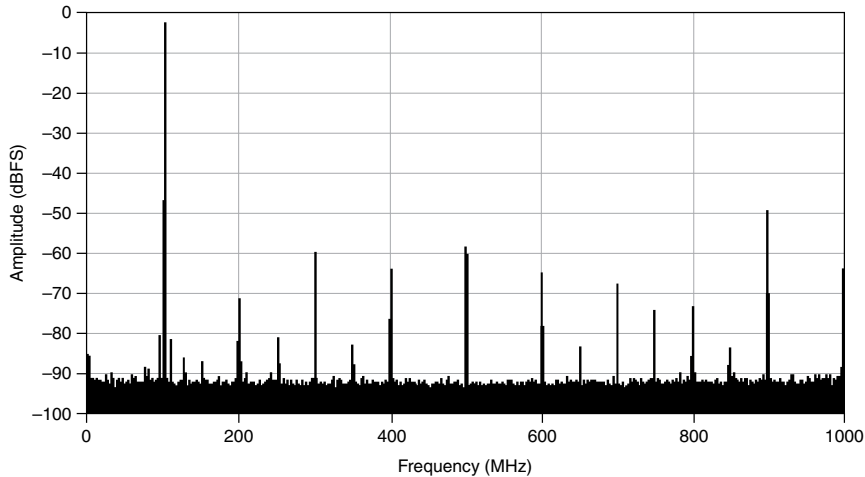
ENOB ⁷	
Noise filter on	7.3
Noise filter off	6.7
Signal to noise distortion (SINAD) ⁷	
Noise filter on	45 dB, typical
Noise filter off	41 dB, typical

Figure 4. PXI-5153 Dynamic Performance, 2 V_{pk-pk} Input Range, 100 MHz Input Signal (Typical)



⁷ 1 V input range, 10 MHz, -1 dBFS input signal. Includes the 2nd through the 5th harmonics.

Figure 5. PXI-5153 TIS Dynamic Performance, 2 V_{pk-pk} Input Range, 100 MHz Input Signal (Typical)



Noise

Table 1. RMS Noise, Typical⁸

Range (V _{pk-pk})	Noise Filter On	Noise Filter Off	Noise Filter On TIS Mode	Noise Filter Off TIS Mode
0.1	0.37% FS	0.44% FS	0.41% FS	0.71% FS
0.2 to 5	0.32% FS	0.32% FS	0.41% FS	0.41% FS

Channel-to-channel skew <140 ps, typical

Horizontal

Sample Clock

Sources

Internal	Onboard clock (internal VSCO) ⁹
External	PFI 0 (front panel SMB connector)

⁸ 50 Ω terminator connected to input.
⁹ Internal Sample clock is locked to the Reference clock or derived from the onboard VSCO.

Onboard Clock (Internal VCISO)

Sample rate range

Real-time sampling (single shot) ¹¹	15.26 kS/s to 1 GS/s
TIS ¹² mode (single shot)	2 GS/s (single channel only)
Random interleaved sampling (RIS) mode ¹³	2 GS/s to 20 GS/s in increments of 1 GS/s (repetitive waveforms only)

Timebase accuracy

Not phase-locked to Reference clock	1 GHz \pm 30 ppm within \pm 3 °C of external calibration temperature
Phase-locked to Reference clock	Equal to the Reference clock accuracy ¹⁴

Timebase drift

Not phase-locked to Reference clock	\pm 7 ppm per °C
Phase-locked to Reference clock	Equal to Reference clock drift

Sample clock delay range	\pm 1 Sample clock period
--------------------------	-----------------------------

Sample clock delay/adjustment resolution	\leq 5 ps
--	-------------

External Sample Clock

Sources	PFI 0 (front panel SMB connector)
Frequency range ¹⁵	350 MHz to 1 GHz
Duty cycle tolerance	45% to 55%

Phase-Locked Loop (PLL) Reference Clock

Sources	PXI_CLK10 (PXI backplane connector) PFI 0 (front panel SMB connector)
Frequency range ¹⁶	1 MHz to 20 MHz in 1 MHz increments Default: 10 MHz

¹⁰ When not using external Sample clock.

¹¹ Divide by n decimation used for all rates less than 1 GS/s.

¹² TIS is a type of real-time sampling that is sometimes called ping-pong.

¹³ RIS is a type of equivalent-time sampling.

¹⁴ Refer to your chassis specifications for the Reference clock accuracy.

¹⁵ Divide by n decimation available where $1 \leq n \leq 65,535$. For more information about the Sample clock and decimation, refer to the *NI High-Speed Digitizers Help*.

¹⁶ The PLL Reference clock frequency must be accurate to \pm 50 ppm.

Duty cycle tolerance	45% to 55%
Exported Reference Clock destinations	PXI_Trig <0..7> (backplane connector) PFI 1 (front panel SMB connector)

Sample Clock and Reference Clock Input (PFI 0, Front Panel Connector)

Input voltage range	Sine wave: $0.65 V_{pk-pk}$ to $2.8 V_{pk-pk}$ (0 dBm to 13 dBm)
Maximum input overload	$7 V_{rms}$ with $ Peaks \leq 10 V$
Impedance	50Ω
Coupling	AC

Reference Clock Output (PFI 1, Front Panel Connector)

Output impedance	50Ω
Logic type	3.3 V CMOS, except when exporting 5 V
Maximum drive current	$\pm 24 \text{ mA}$

Trigger

Trigger types ¹⁷	Edge Window Hysteresis Video Digital Immediate Software
Trigger sources	CH 0 CH 1 TRIG PFI <0..1> RTSI <0..6> Software

¹⁷ Refer to the following sources and the *NI High-Speed Digitizers Help* for more information about which sources are available for each trigger type.

Time resolution

Onboard clock, time-to-digital conversion circuit (TDC) on	5 ps
Onboard clock, TDC off	1 ns
External clock, TDC off	External clock period
Minimum rearm time ¹⁸	
TDC on	8 μ s
TDC off	1 μ s
Holdoff	From rearm time up to $[(2^{32} - 1) \times \text{Sample clock period}]$
Trigger delay	From 0 up to $[(2^{35} - 1) - \text{Posttrigger samples}] \times (1/\text{Sample rate})$, in seconds

Analog Trigger

Trigger types	Edge Window Hysteresis
Sources	CH 0 (front panel BNC connector) CH 1 (front panel BNC connector) TRIG (front panel BNC connector)
Trigger level range	
CH 0, CH 1	100% FS
TRIG (External trigger)	± 5 V
Voltage resolution	8 bits (1 in 256)
Edge trigger sensitivity: CH 0, CH 1, TRIG (External trigger)	10% FS DC to 500 MHz
Trigger level accuracy	
CH 0, CH 1	$\pm 5\%$ FS up to 10 MHz, typical
TRIG (External trigger)	± 1 V ($\pm 10\%$ FS) up to 10 MHz ¹⁹ , typical
Trigger jitter ²⁰	≤ 14 ps _{rms} , typical ≤ 20 ps _{rms} maximum

¹⁸ Holdoff set to 0. Onboard Sample clock at maximum rate.

¹⁹ At 23 °C.

²⁰ Within ± 3 °C of self-calibration temperature.

Trigger filters

Low frequency (LF) reject	50 kHz, typical
High frequency (HF) reject	50 kHz, typical

Digital Trigger

Trigger type	Digital
Sources	PXI_Trig <0..6> (backplane connector) PFI <0..1> (front panel SMB connectors) PXI Star Trigger (backplane connector)

External Trigger Input (Front Panel Connector)

Connector	BNC
Impedance	2.25 k Ω
Coupling	DC
Input voltage range	± 5 V
Maximum input overload	Peaks ≤ 10 V

PFI 0 and PFI 1 (Programmable Function Interface, Front Panel Connectors)

Connector	SMB jack
Direction	Bidirectional

As an Input (Trigger)

Destination	Start trigger (acquisition arm) Reference (stop) trigger Arm reference trigger Advance trigger
Input impedance	150 k Ω
V _{IH}	2.0 V
V _{IL}	0.8 V
Maximum input overload	-0.5 V to 5.5 V
Maximum frequency	25 MHz

As an Output (Event)

Sources	Ready for Start
	Start trigger (acquisition arm)
	Ready for Reference
	Reference (stop) trigger
	End of Record
	Ready for Advance
	Advance trigger
	Done (end of acquisition)
	Probe Compensation ²¹
Output impedance	50 Ω
Logic type	3.3 V CMOS
Maximum drive current	± 24 mA
Maximum frequency	25 MHz

Waveform Specifications

Table 2. Onboard Memory Size

Real-Time and RIS Modes	Real-Time TIS Mode
8 MB standard (8 MS per channel)	8 MB standard (8 MS)
64 MB option (64 MS per channel)	64 MB option (64 MS)
256 MB option (256 MS per channel)	256 MB option (256 MS)

Minimum record length	1 sample
Number of pretrigger samples	Zero up to full record length ²²
Number of posttrigger samples	Zero up to full record length

²¹ 1 kHz, 50% duty cycle square wave. PFI 1 only.

²² Single-record mode and multiple-record mode.

Maximum number of records in onboard memory²³

8 MB per channel	32,768
64 MB per channel	100,000
256 MB per channel	100,000
Allocated onboard memory per record	$[(\text{Record length} \times 1 \text{ byte/sample}) + 400 \text{ bytes}]$ rounded up to next multiple of 128 bytes

Calibration

External Calibration

External calibration calibrates the onboard references used in self-calibration and the external trigger levels. All calibration constants are stored in nonvolatile memory.

Self-Calibration

Self-calibration is done on software command. The calibration corrects for gain, offset, triggering, and timing errors for all input ranges, excluding External Trigger input channel.

Calibration Specifications

Interval for external calibration	2 years
Warm-up time	15 minutes

Software

Driver Software

Driver support for this device was first available in NI-SCOPE 3.5.

NI-SCOPE is an IVI-compliant driver that allows you to configure, control, and calibrate the PXI-5153. NI-SCOPE provides application programming interfaces for many development environments.

Application Software

NI-SCOPE provides programming interfaces, documentation, and examples for the following application development environments:

- LabVIEW
- LabWindows™/CVI™
- Measurement Studio

²³ It is possible to exceed these numbers if you fetch records while acquiring data. For more information, refer to the *High-Speed Digitizers Help*.

- Microsoft Visual C/C++
- .NET (C# and VB.NET)

Interactive Soft Front Panel and Configuration

The NI-SCOPE Soft Front Panel (SFP) allows interactive control of the PXI-5153.

Interactive control of the PXI-5153 was first available in NI-SCOPE SFP version 3.5. The NI-SCOPE SFP is included on the NI-SCOPE media.

NI Measurement Automation Explorer (MAX) also provides interactive configuration and test tools for the PXI-5153. MAX is included on the NI-SCOPE media.

TClk Specifications

You can use the NI TClk synchronization method and the NI-TClk driver to align the Sample clocks on any number of supported devices, in one or more chassis. For more information about TClk synchronization, refer to the *NI-TClk Synchronization Help*, which is located within the *NI High-Speed Digitizers Help*. For other configurations, including multichassis systems, contact NI Technical Support at ni.com/support.

Intermodule SMC Synchronization Using NI-TClk for Identical Modules

Synchronization specifications are valid under the following conditions:

- All modules are installed in one NI PXI-1042 chassis
- The NI-TClk driver is used to align the Sample clocks of each module.
- All parameters are set to identical values for each module.
- Modules are synchronized without using an external Sample clock.
- Sample clock set to 1 GS/s and all filters are disabled.



Note Although you can use NI-TClk to synchronize non-identical SMC-based modules, these specifications apply only to synchronizing identical modules.

Skew ²⁴	500 ps, typical
Skew after manual adjustment	≤5 ps, typical
Sample clock delay/adjustment resolution	≤5 ps, typical

Power

Current draw	
+3.3 VDC	1.7 A
+5 VDC	1.8 A

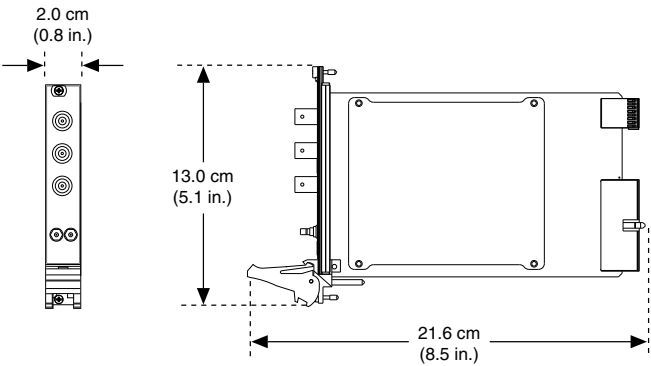
²⁴ Caused by clock and analog path delay differences. No manual adjustment performed.

+12 VDC	520 mA
-12 VDC	200 mA
Total power	23.25 W

Physical

Dimensions	3U, one-slot, PXI module 21.6 cm × 2.0 cm × 13.0 cm (8.5 in × 0.8 in × 5.1 in)
Weight	481 g (16.97 oz)

Figure 6. PXI-5153 Dimensions



Environment

Environment

Maximum altitude	2,000 m (at 25 °C ambient temperature)
Pollution Degree	2

Indoor use only.

Operating Environment

Ambient temperature range	0 °C to 55 °C (Tested in accordance with IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2.)
Relative humidity range	10% to 90%, noncondensing (Tested in accordance with IEC 60068-2-56.)

Storage Environment

Ambient temperature range	-40 °C to 71 °C (Tested in accordance with IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2.)
Relative humidity range	5% to 95%, noncondensing (Tested in accordance with IEC 60068-2-56.)

Shock and Vibration

Operational shock	30 g peak, half-sine, 11 ms pulse (Tested in accordance with IEC 60068-2-27. Test profile developed in accordance with MIL-PRF-28800F.)
Random vibration	
Operating	5 Hz to 500 Hz, 0.31 g _{rms} (Tested in accordance with IEC 60068-2-64.)
Nonoperating	5 Hz to 500 Hz, 2.46 g _{rms} (Tested in accordance with IEC 60068-2-64. Test profile exceeds the requirements of MIL-PRF-28800F, Class 3.)

Compliance and Certifications

Safety

This product is designed to meet the requirements of the following electrical equipment safety standards for measurement, control, and laboratory use:

- IEC 61010-1, EN 61010-1
- UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1



Note For UL and other safety certifications, refer to the product label or the [Online Product Certification](#) section.

Electromagnetic Compatibility

This product meets the requirements of the following EMC standards for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

- EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A emissions; Basic immunity
- EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions
- EN 55022 (CISPR 22): Class A emissions
- EN 55024 (CISPR 24): Immunity
- AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions

- AS/NZS CISPR 22: Class A emissions
- FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions
- ICES-001: Class A emissions



Note In the United States (per FCC 47 CFR), Class A equipment is intended for use in commercial, light-industrial, and heavy-industrial locations. In Europe, Canada, Australia, and New Zealand (per CISPR 11), Class A equipment is intended for use only in heavy-industrial locations.



Note Group 1 equipment (per CISPR 11) is any industrial, scientific, or medical equipment that does not intentionally generate radio frequency energy for the treatment of material or inspection/analysis purposes.



Note For EMC declarations, certifications, and additional information, refer to the [Online Product Certification](#) section.

CE Compliance

This product meets the essential requirements of applicable European Directives, as follows:

- 2014/35/EU; Low-Voltage Directive (safety)
- 2014/30/EU; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

Online Product Certification

Refer to the product Declaration of Conformity (DoC) for additional regulatory compliance information. To obtain product certifications and the DoC for this product, visit ni.com/certification, search by model number or product line, and click the appropriate link in the Certification column.

Environmental Management

NI is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible manner. NI recognizes that eliminating certain hazardous substances from our products is beneficial to the environment and to NI customers.

For additional environmental information, refer to the *Minimize Our Environmental Impact* web page at ni.com/environment. This page contains the environmental regulations and directives with which NI complies, as well as other environmental information not included in this document.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



EU Customers At the end of the product life cycle, all NI products must be disposed of according to local laws and regulations. For more information about how to recycle NI products in your region, visit ni.com/environment/weee.

电子信息产品污染控制管理办法（中国 RoHS）



中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令 (RoHS)。关于 National Instruments 中国 RoHS 合规性信息，请登录 ni.com/environment/rohs_china。(For information about China RoHS compliance, go to ni.com/environment/rohs_china.)

Information is subject to change without notice. Refer to the *NI Trademarks and Logo Guidelines* at ni.com/trademarks for information on NI trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering NI products/technology, refer to the appropriate location: **Help»Patents** in your software, the `patents.txt` file on your media, or the *National Instruments Patent Notice* at ni.com/patents. You can find information about end-user license agreements (EULAs) and third-party legal notices in the `readme` file for your NI product. Refer to the *Export Compliance Information* at ni.com/legal/export-compliance for the NI global trade compliance policy and how to obtain relevant HTS codes, ECCNs, and other import/export data. NI MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ERRORS. U.S. Government Customers: The data contained in this manual was developed at private expense and is subject to the applicable limited rights and restricted data rights as set forth in FAR 52.227-14, DFAR 252.227-7014, and DFAR 252.227-7015.

© 2008—2017 National Instruments. All rights reserved.

375021E-01 December 12, 2017

仕様

PXI-5153

500 MHz 帯域幅、2 GS/s、8 ビット PXI オシロスコープ

目次

定義.....	2
条件.....	2
垂直軸.....	3
アナログ入力（チャンネル 0 およびチャンネル 1）.....	3
インピーダンスおよびカプリング.....	3
電圧レベル.....	3
確度.....	4
帯域幅および過度応答.....	4
スペクトル特性.....	6
ノイズ.....	8
水平軸.....	8
サンプリングクロック.....	8
オンボードクロック（内部 VCSO）.....	8
外部サンプリングクロック.....	9
位相ロックループ（PLL）基準クロック.....	9
サンプリングクロックおよび基準クロック入力（PFI 0、フロントパネルコネクタ）..	10
基準クロック出力（PFI 1、フロントパネルコネクタ）.....	10
トリガ.....	10
アナログトリガ.....	11
デジタルトリガ.....	12
外部トリガ入力（フロントパネルコネクタ）.....	12
PFI 0 および PFI 1（プログラム可能な機能的インタフェース、フロントパ ネルコネクタ）.....	12
入力の場合（トリガ）.....	12
出力の場合（イベント）.....	13
波形仕様.....	13
キャリブレーション.....	14
外部キャリブレーション.....	14
セルフキャリブレーション.....	14
キャリブレーション仕様.....	14

ソフトウェア.....	14
ドライバソフトウェア.....	14
アプリケーションソフトウェア.....	15
対話式ソフトフロントパネルおよび構成.....	15
TCik 仕様.....	15
電源.....	16
物理特性.....	16
環境.....	17
環境.....	17
耐衝撃/振動.....	18
認可および準拠.....	18
安全性.....	18
電磁両立性.....	18
CE 適合.....	19
オンライン製品認証.....	19
環境管理.....	19

定義



注意 使用中は、モジュールが過熱して、安全に取り扱える温度を超え、触るとやけどするおそれがあります。シャーシから取り外す前に、モジュールを十分に冷却してください。

保証仕様値は、記載された動作条件下における各モデルの性能を示すものであり、そのモデルの保証範囲内です。

以下の特性仕様値は、記載された動作条件下における各モデルの使用に関連する値で、そのモデルの保証範囲外であるものを示します。

- 標準仕様値は、大部分のモデルが満たす性能です。
- 公称仕様値は、設計、適合性試験、または補足試験に基づく属性を示します。

このドキュメントの仕様値は、特に注釈がない限り、保証仕様値です。

条件

仕様は、特に注釈のない限り、以下の条件下において有効です。

- すべてのフィルタ設定
- すべてのインピーダンス選択
- サンプルクロックが 1 GS/s に設定されている
- リアルタイムインターリーブサンプリング (TIS) モードを使用して 1 つのチャンネルで 2 GS/s リアルタイムサンプルレートが使用可能
- モジュールが、周囲温度で 15 分間ウォームアップされている

- キャリブレーションが定期的に行われている
- PCI シャーシのファン速度が HIGH に設定されており、フォームファンフィルタが取り外されている状態であり、空のスロットにはフィルターパネルが取り付けられている。冷却の詳細については、『強制空冷の維持について』を参照してください。

垂直軸

アナログ入力（チャンネル 0 およびチャンネル 1）

チャンネル数	2（同時サンプリング）
コネクタ	BNC

インピーダンスおよびカップリング

入力インピーダンス	50Ω ± 2Ω（標準）
電圧定在波比 (VSWR)	1.2（標準） DC～500 MHz（標準）
入力カップリング	AC、DC、GND

電圧レベル

フルスケール (FS) 入力レンジ (V _{pk-pk})	0.1 V
	0.2 V
	0.5 V
	1 V
	2 V
	5 V
最大入力過負荷	7 V _{rms} (ピーク ≤10 V)

確度

分解能	8 ビット
DC 確度 ¹	
0.1 V～1 V 入力レンジ	±(入力の 1.0% + FS の 1.3%) (標準) ±(入力の 2.2% + FS の 1.8%) (最大)
2 V～5 V 入力レンジ	±(入力の 1.4% + FS の 1.3%) (標準) ±(入力の 2.9% + FS の 1.8%) (最大)
DC ドリフト ²	±(入力の 0.14% + FS の 0.05%)/°C
クロストーク	
CH 0 と CH 1 の間 ³	≤-80 dB (10 MHz 時) (標準) ≤-60 dB (100 MHz 時) (標準)
外部トリガを CH 0 または CH 1 へ 接続 ⁴	≤-80 dB (10 MHz 時) (標準) ≤-70 dB (100 MHz 時) (標準)

帯域幅および過度応答

帯域幅 (-3 dB) ⁵	500 MHz (最小)
立ち上がり/立ち下がり時間 ⁵	600 ps (標準)
帯域幅制限フィルタ	20 MHz ノイズフィルタ
AC カプリングカットオフ (-3 dB) ⁶	114 kHz 時 (標準)

¹ 標準値は 23°C 時の値です。外部キャリブレーション時の室温および周囲温度が 23°C であることを前提としています。最大値は、セルフキャリブレーション実行時の温度 ±3°C 以内での値です。

² 23°C 時です。外部キャリブレーション時の室温および周囲温度が 23°C であることを前提としています。

³ 両方のチャンネルのレンジ設定を同じにして、一方のチャンネルにテスト信号を印加し、もう一方のチャンネルで測定しています。

⁴ 10 V の信号を外部トリガチャンネルに印加します。CH 0 と CH 1 のすべてのレンジに印加します。

⁵ フィルタ無効時です。

⁶ 50Ω ソースと想定します。

図 1. PXI-5153 周波数応答、 $5 V_{pk-pk} \sim 0.1 V_{pk-pk}$ 入力レンジ (標準)

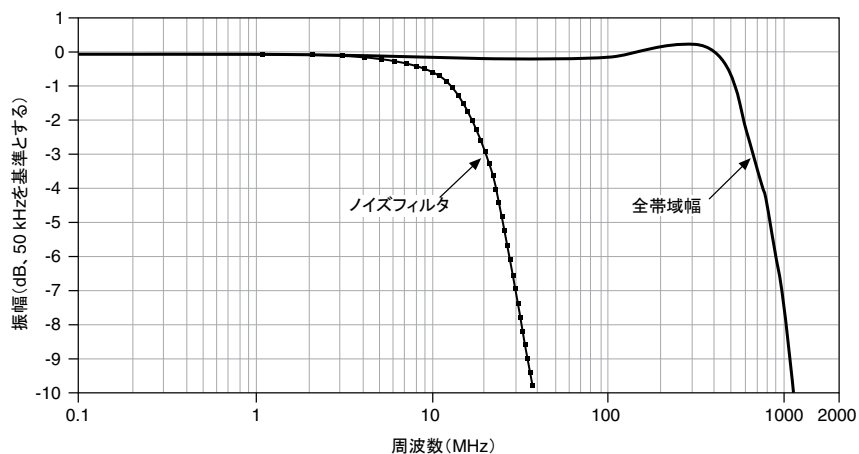


図 2. PXI-5153 周波数応答、 $5 V_{pk-pk} \sim 0.1 V_{pk-pk}$ 入力レンジ (標準)

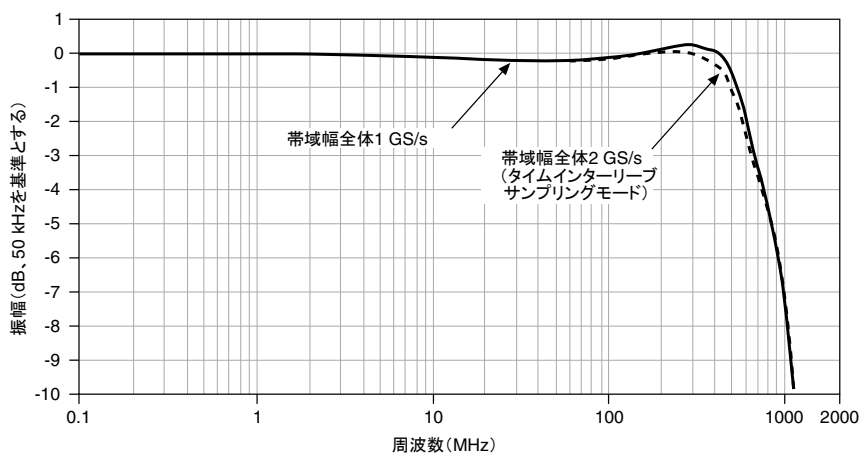
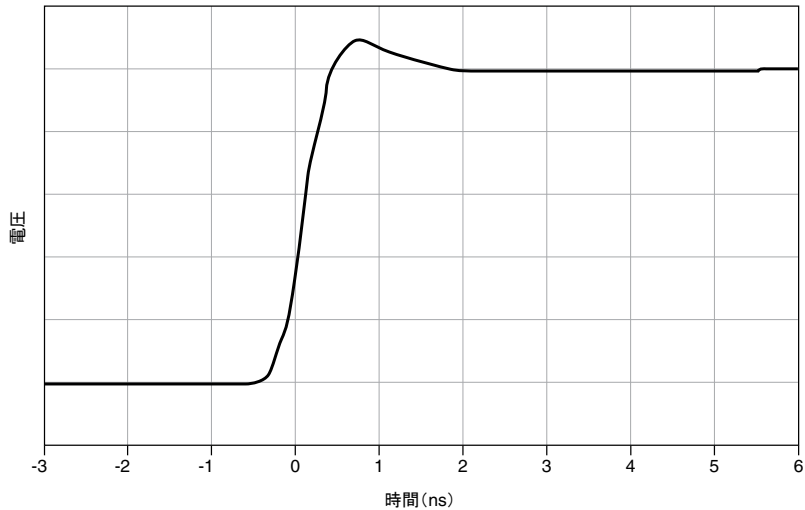


図 3. PXI-5153 ステップ応答、 $5 V_{pk-pk} \sim 0.1 V_{pk-pk}$ 入力レンジ (標準)



スペクトル特性

ENOB⁷

ノイズフィルタ有効時	7.3
ノイズフィルタ無効時	6.7

SINAD (Signal to Noise and Distortion)⁷

ノイズフィルタ有効時	45 dB (標準)
ノイズフィルタ無効時	41 dB (標準)

⁷ 1 V 入力レンジ、10 MHz、-1 dBFS 入力信号です。第 2 高調波から第 5 高調波までが含まれています。

図 4. PXI-5153 動特性、 $2 V_{pk-pk}$ 入力レンジ、100 MHz 入力信号 (標準)

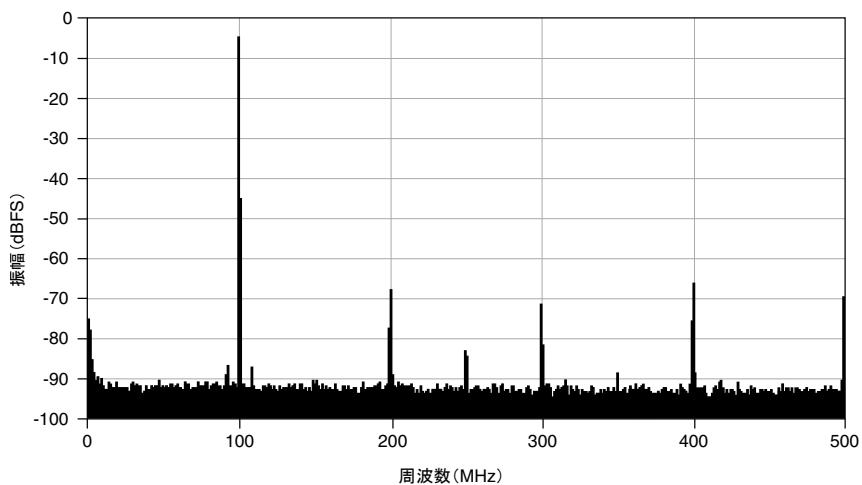
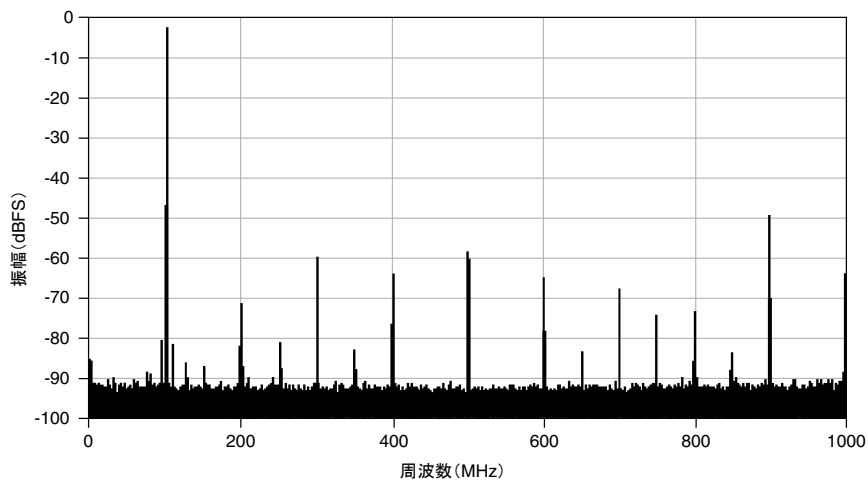


図 5. PXI-5153 TIS 動特性、 $2 V_{pk-pk}$ 入力レンジ、100 MHz 入力信号 (標準)



ノイズ

表 1. RMS ノイズ (標準)⁸

レンジ (V_{pk-pk})	ノイズフィルタ有効時	ノイズフィルタ無効時	ノイズフィルタ有効、TIS モード	ノイズフィルタ無効、TIS モード
0.1	0.37% FS	0.44% FS	0.41% FS	0.71% FS
0.2～5	0.32% FS	0.32% FS	0.41% FS	0.41% FS

チャンネル間スキュー <140 ps (標準)

水平軸

サンプルクロック

ソース

内部	オンボードクロック (内部 VSCO) ⁹
外部	PFI 0 (フロントパネル SMB コネクタ)
タイムベース周波数	1 GHz ¹⁰

オンボードクロック (内部 VCSO)

サンプルレート範囲

リアルタイムサンプリング (シングルショット) ¹¹	15.26 kS/s～1 GS/s
TIS ¹² モード (シングルショット)	2 GS/s (1 チャンネルのみ)
ランダムインタリーブサンプリング (RIS) モード ¹³	2 GS/s～20 GS/s (1 GS/s 間隔、反復波形のみ)

⁸ 入力に 50 Ω 終端が接続されています。

⁹ 内部サンプルクロックは、基準クロックにロックされているか、オンボード VSCO から分周して取得されます。

¹⁰ 外部サンプルクロックを使用しない場合です。

¹¹ 1 GS/s 未満のすべてのレートには、 n デシメーションによる除算が使用されます。

¹² TIS は、ビンポンと呼ばれるリアルタイムサンプリング方法の 1 つです。

¹³ RIS は、等価時間サンプリング方法の 1 つです。

タイムベース確度

基準クロックへの位相ロック無効時	1 GHz ± 30 ppm (外部キャリブレーション温度の $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 以内)
基準クロックへの位相ロック有効時	基準クロック確度と同等 ¹⁴

タイムベースドリフト

基準クロックへの位相ロック無効時	± 7 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
基準クロックへの位相ロック有効時	基準クロックドリフトと同じ

サンプルクロック遅延範囲	± 1 サンプルクロック周期
サンプルクロック遅延/調整分解能	≤ 5 ps

外部サンプルクロック

ソース	PFI 0 (フロントパネル SMB コネクタ)
周波数レンジ ¹⁵	350 MHz \sim 1 GHz
デューティサイクル許容範囲	45% \sim 55%

位相ロックループ (PLL) 基準クロック

ソース	PXI_CLK10 (PXI バックプレーンコネクタ) PFI 0 (フロントパネル SMB コネクタ)
周波数レンジ ¹⁶	1 MHz \sim 20 MHz (1 MHz 間隔) デフォルト: 10 MHz
デューティサイクル許容範囲	45% \sim 55%
エクスポートされた基準クロックの出力先	PXI_Trig<0..7> (バックプレーンコネクタ) PFI 1 (フロントパネル SMB コネクタ)

¹⁴ 基準クロックの確度については、シャーシの仕様書を参照してください。

¹⁵ n ($1 \leq n \leq 65,535$) デシメーションによる除算を使用できます。サンプルクロックおよびデシメーションの詳細については、『NI 高速デジタイザヘルプ』を参照してください。

¹⁶ PLL 基準クロック周波数には、 ± 50 ppm の確度が必要です。

サンプルクロックおよび基準クロック入力 (PFI 0、フロントパネルコネクタ)

入力電圧レンジ	正弦波: $0.65\text{ V}_{\text{pk-pk}} \sim 2.8\text{ V}_{\text{pk-pk}}$ ($0\text{ dBm} \sim 13\text{ dBm}$)
最大入力過負荷	7 V_{rms} ($ \text{ピーク} \leq 10\text{ V}$)
インピーダンス	$50\ \Omega$
カプリング	AC

基準クロック出力 (PFI 1、フロントパネルコネクタ)

出力インピーダンス	$50\ \Omega$
論理タイプ	3.3 V CMOS (5 V をエクスポートしている場合以外)
最大駆動電流	$\pm 24\text{ mA}$

トリガ

トリガタイプ ¹⁷	エッジ ウィンドウ ヒステリシス ビデオ デジタル 即時 ソフトウェア
トリガソース	CH 0 CH 1 TRIG PFI <0..1> RTSI <0..6> ソフトウェア

¹⁷ 各トリガタイプで利用できるソースの詳細については、以下のソースおよび『NI 高速デジタル タイザヘルプ』を参照してください。

時間分解能

オンボードクロック、時間/デジタル変換回路 (TDC) 有効時	5 ps
オンボードクロック、TDC 無効時	1 ns
外部クロック、TDC 無効時	外部クロック周期
最小リアーム時間 ¹⁸	
TDC 有効時	8 μs
TDC 無効時	1 μs
ホールドオフ	リアーム時間、最大($(2^{32} - 1) \times$ サンプルクロック周期)
トリガ遅延	0 から ($(2^{35} - 1) \times$ ポストトリガサンプル) \times (1/サンプルレート) まで (秒)

アナログトリガ

トリガタイプ	エッジ ウィンドウ ヒステリシス
ソース	CH 0 (フロントパネル BNC コネクタ) CH 1 (フロントパネル BNC コネクタ) TRIG (フロントパネル BNC コネクタ)
トリガレベル範囲	
CH 0、CH 1	100% FS
TRIG (外部トリガ)	±5 V
電圧分解能	8 ビット (256 分の 1)
エッジトリガ感度: CH 0、CH 1、TRIG (外部トリガ)	10% FS DC~500 MHz
トリガレベル確度	
CH 0、CH 1	±5% FS (最大 10 MHz、標準)
TRIG (外部トリガ)	±1 V (±10% FS) (最大 10 MHz ¹⁹ 、標準)
トリガジッタ ²⁰	≤14 ps _{rms} (標準) ≤20 ps _{rms} (最大)

¹⁸ ホールドオフは 0 に設定してあります。オンボードサンプルクロックは最大レートです。
¹⁹ 23°C時です。
²⁰ セルフキャリブレーション実行時の温度±3°C以内です。

トリガフィルタ

低周波数 (LF) 除去	50 kHz 時 (標準)
高周波数 (HF) 除去	50 kHz 時 (標準)

デジタルトリガ

トリガタイプ	デジタル
ソース	PXI_Trig <0..6> (バックプレーンコネクタ) PFI <0..1> (フロントパネル SMB コネクタ) PXI Star トリガ (バックプレーンコネクタ)

外部トリガ入力 (フロントパネルコネクタ)

コネクタ	BNC
インピーダンス	2.25 k Ω
カプリング	DC
入力電圧レンジ	± 5 V
最大入力過負荷	ピーク ≤ 10 V

PFI 0 および PFI 1 (プログラム可能な機能的インタフェース、フロントパネルコネクタ)

コネクタ	SMB ジャック
方向	双方向

入力の場合 (トリガ)

出力先	開始トリガ (集録アーム) 基準 (停止) トリガ アーム基準トリガ アドバンストリガ
入力インピーダンス	150 k Ω
V_{IH}	2.0 V
V_{IL}	0.8 V
最大入力過負荷	-0.5 V \sim 5.5 V
最大周波数	25 MHz

出力の場合 (イベント)

ソース	開始準備完了 開始トリガ (集録アーム) 基準準備完了 基準 (停止) トリガ レコード完了 アドバンス準備完了 アドバンストリガ 終了 (集録完了) ブローブ補正 ²¹
出力インピーダンス	50Ω
論理タイプ	3.3 V CMOS
最大駆動電流	±24 mA
最大周波数	25 MHz

波形仕様

表 2. オンボードメモリサイズ

リアルタイムおよび RIS モード	リアルタイム TIS モード
8 MB 標準 (8 MS/チャンネル)	8 MB 標準 (8 MS)
64 MB オプション (64 MS/チャンネル)	64 MB オプション (64 MS)
256 MB オプション (256 MS/チャンネル)	256 MB オプション (256 MS)

最短レコード長	1 サンプル
プレトリガサンプル数	ゼロから最大レコード長まで ²²
ポストトリガサンプル数	ゼロから最大レコード長まで

²¹ 1 kHz、50%デューティサイクル方形波です。PFI 1 のみです。

²² シングルレコードモードおよびマルチプルレコードモード。

オンボードメモリの最大レコード数 ²³

8 MB/チャンネル	32,768
64 MB/チャンネル	100,000
256 MB/チャンネル	100,000
各レコード用に割り当てられるオンボードメモリ	$((\text{レコード長} \times 1 \text{ バイト/サンプル}) + 400 \text{ バイト})$ を次の 128 バイトの倍数に切り上げ

キャリブレーション

外部キャリブレーション

外部キャリブレーションでは、セルフキャリブレーションで使用するオンボード基準および外部トリガレベルをキャリブレートします。すべてのキャリブレーション定数は、不揮発性メモリに保管されます。

セルフキャリブレーション

セルフキャリブレーションはソフトウェアコマンドで実行可能です。キャリブレーションは、外部トリガ入力チャンネルを除く、すべての入力範囲のゲイン、オフセット、トリガ、タイミング誤差を補正します。

キャリブレーション仕様

外部キャリブレーション間隔	2 年
ウォームアップ時間	15 分

ソフトウェア

ドライバソフトウェア

このデバイスは、NI-SCOPE 3.5 以降でサポートされています。

NI-SCOPE は IVI 準拠ドライバであり、PXI-5153 の構成、制御、およびキャリブレーションが可能です。NI-SCOPE は、さまざまな開発環境用のアプリケーションインタフェースを提供します。

²³ データ集録中にレコードをフェッチすると、これらの数を超える場合があります。詳細については、『高速デジタイザヘルプ』を参照してください。

アプリケーションソフトウェア

NI-SCOPE には、以下のアプリケーション開発環境用のプログラミングインタフェース、ドキュメント、サンプルが含まれています。

- LabVIEW
- LabWindows™/CVI™
- Measurement Studio
- Microsoft Visual C/C++
- .NET (C#および VB.NET)

対話式ソフトフロントパネルおよび構成

NI-SCOPE ソフトフロントパネル (SFP) を使用することにより、PXI-5153 を対話的に制御することができます。

PXI-5153 の対話的制御は、NI-SCOPE SFP バージョン 3.5 から使用できるようになりました。NI-SCOPE SFP は NI-SCOPE メディアに含まれています。

また、NI Measurement Automation Explorer (MAX) でも、PXI-5153 を対話的に構成およびテストできます。MAX は、NI-SCOPE メディアに含まれています。

TCIk 仕様

NI の TCIk 同期方法と NI-TCIk ドライバを使用することにより、1 つまたは複数のシャーシ内の任意数の対応デバイスのサンプルクロックを同期させることができます。TCIk 同期の詳細については、『NI 高速デジタイザヘルプ』の中にある『NI-TCIk 同期ヘルプ』を参照してください。マルチシャーシシステムなど、その他の構成については、ナショナルインスツルメンツの技術サポート (ni.com/support) までお問い合わせください。

NI-TCIk を使用したモジュール間の SMC 同期 (同一モジュールを使用)

同期仕様値は、以下の条件下において有効です。

- すべてのモジュールが 1 台の NI PXI-1042 シャーシに装着されている。
- 各モジュールのサンプルクロックが NI-TCIk ドライバを使用して同期されている。
- 各モジュールで、すべてのパラメータが同じ値に設定されている。

- モジュールが外部のサンプルクロックを使用しないで同期されている。
- サンプルクロックが 1 GS/s に設定され、すべてのフィルタが無効になっている。



メモ NI-TC1k を使用して異なる SMC 対応モジュールを同期できますが、これらの仕様は同一のモジュールを使用した場合にのみ適用されます。

スキュー ²⁴	500 ps (標準)
手動で調整後のスキュー	≤5 ps (標準)
サンプルクロック遅延/調整分解能	≤5 ps (標準)

電源

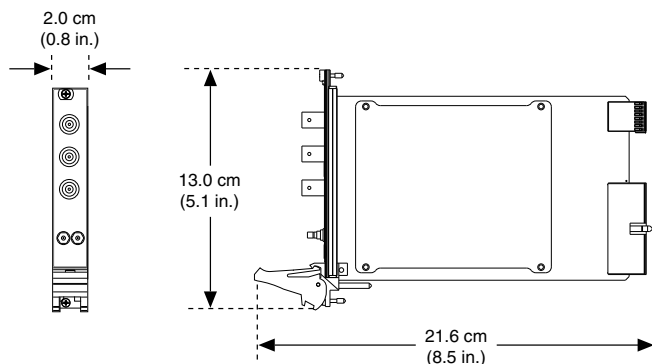
消費電流	
+3.3 VDC	1.7 A
+5 VDC	1.8 A
+12 VDC	520 mA
-12 VDC	200 mA
合計電力	23.25 W

物理特性

外形寸法	3U、1 スロット、PXI モジュール 21.6 cm × 2.0 cm × 13.0 cm (8.5 in × 0.8 in × 5.1 in)
重量	481 g (16.97 oz)

²⁴ クロックおよびアナログパスでの遅延の違いによるものです。手動による調整は実行されていません。

図 6. PXI-5153 外形寸法



環境

環境

最大使用高度 2,000 m (周囲温度 25°C時)

汚染度 2

室内使用のみ。

動作環境

周囲温度範囲 0°C～55°C (IEC 60068-2-1 および IEC 60068-2-2 に基づいて試験済み。)

相対湿度範囲 10%～90%、結露なきこと (IEC 60068-2-56 に基づいて試験済み。)

保管環境

周囲温度範囲 -40°C～71°C (IEC 60068-2-1 および IEC 60068-2-2 に基づいて試験済み。)

相対湿度範囲 5%～95%、結露なきこと (IEC 60068-2-56 に基づいて試験済み。)

耐衝撃/振動

動作時衝撃

最大 30 g (半正弦波)、11 ms パルス
(IEC 60068-2-27 に基づいて試験済み。
MIL-PRF-28800F に基づいてテストプロファイルを確立。)

ランダム振動

動作時

5 Hz～500 Hz、0.31 g_{rms} (IEC 60068-2-64 に基づいて試験済み。)

非動作時

5 Hz～500 Hz、2.46 g_{rms} (IEC 60068-2-64 に基づいて試験済み。テストプロファイルは、MIL-PRF-28800F、Class 3 の要件を上回る。)

認可および準拠

安全性

この製品は、計測、制御、実験に使用される電気装置に関する以下の安全規格要件を満たすように設計されています。

- IEC 61010-1、EN 61010-1
- UL 61010-1、CSA C22.2 No. 61010-1



メモ UL およびその他の安全保証については、製品ラベルまたは「[オンライン製品認証](#)」セクションを参照してください。

電磁両立性

この製品は、計測、制御、実験に使用される電気装置に関する以下の EMC 規格の必要条件を満たします。

- EN 61326-1 (IEC-61326-1): Class A エミッション、基本イミュニティ
- EN 55011 (CISPR 11): Group 1、Class A エミッション
- EN 55022 (CISPR 22): Class A エミッション
- EN 55024 (CISPR 24): イミュニティ
- AS/NZS CISPR 11: Group 1、Class A エミッション
- AS/NZS CISPR 22: Class A エミッション
- FCC 47 CFR Part 15B: Class A エミッション
- ICES-001: Class A エミッション



メモ 米国では (FCC 47 CFR に従って)、Class A 機器は商業、軽工業、および重工業の設備内での使用を目的としています。欧州、カナダ、オーストラ

リア、およびニュージーランドでは (CISPR 11 に従って)、Class A 機器は重工業の設備内のみでの使用を目的としています。



メモ Group 1 機器とは (CISPR 11 に従って) 材料の処理または検査/分析の目的で無線周波数エネルギーを意図的に生成しない工業用、科学、または医療向け機器のことです。



メモ EMC 宣言および認証については、「[オンライン製品認証](#)」セクションを参照してください。

CE 適合

この製品は、該当する EC 理事会指令による基本的要件に適合しています。

- 2014/35/EU、低電圧指令 (安全性)
- 2014/30/EU、電磁両立性指令 (EMC)

オンライン製品認証

この製品のその他の適合規格については、この製品の適合宣言 (DoC) をご覧ください。この製品の製品認証および適合宣言を入手するには、ni.com/certification にアクセスして型番または製品ラインで検索し、保証の欄の該当するリンクをクリックしてください。

環境管理

ナショナルインスツルメンツは、環境に優しい製品の設計および製造に努めています。NI は、製品から特定の有害物質を除外することが、環境および NI のお客様にとって有益であると考えています。

環境に関する詳細は、ni.com/environment からアクセス可能な「環境への取り組み」ページを参照してください。このページには、ナショナルインスツルメンツが準拠する環境規制および指令、およびこのドキュメントに含まれていないその他の環境に関する情報が記載されています。

廃電気電子機器 (WEEE)



欧州のお客様へ 製品寿命を過ぎたすべての NI 製品は、お住まいの地域の規定および条例に従って廃棄処分してください。お住まいの地域における NI 製品のリサイクル方法の詳細については、ni.com/environment/weee (英語) を参照してください。

电子信息产品污染控制管理办法 (中国 RoHS)



中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令 (RoHS)。关于 National Instruments 中国 RoHS 合规性信息，请登录 ni.com/environment/rohs_china。(For information about China RoHS compliance, go to ni.com/environment/rohs_china.)

情報は事前の通知なしに変更されることがあります。NI の商標の詳細については、ni.com/trademarks の NI Trademarks and Logo Guidelines (英語) を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。NI の製品及び技術を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (ヘルプ→特許)、メディアに含まれている patents.txt ファイル、又は ni.com/patents からアクセスできる National Instruments Patent Notice のうち、該当するリソースから参照してください。エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はご使用の NI 製品の Readme ファイルにあります。NI の輸出関連法規遵守に対する方針については、また必要な HTS コード、ECCN (Export Control Classification Number)、その他の輸出入に関する情報の取得方法については、「輸出関連法規の遵守に関する情報」(ni.com/legal/ja/export-compliance) を参照してください。NI は、本書に記載の情報の正確性について、一切の明示又は黙示の保証を行わず、技術的な誤りについて一切の責任を負いません。米国政府のお客様へ: 本書に含まれているデータは、民間企業の費用により作成されており、民間機関用の連邦調達規則 52.227-14 と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足 252.227-7014 および 252.227-7015 に基づく限定権利及び制約付データ権利の条項の適用を受けます。

© 2008—2017 National Instruments. All rights reserved.

375021E-0112 2017 年 12 月 13 日